

# SM7330B

## 特点

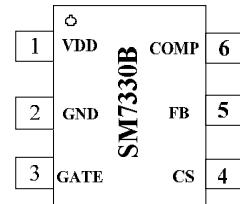
- ◆ 85Vac~265Vac 宽电压输入范围
- ◆ 支持无输入电解电容方案
- ◆ 恒流精度±5%
- ◆ 功率因数 PF>0.9
- ◆ 效率可达到 90%以上
- ◆ 支持非隔离的低成本 BUCK 驱动方案
- ◆ 电感电流临界导通模式
- ◆ 内置自恢复的输出开、短路保护功能
- ◆ 封装形式：SOT23-6

## 概述

SM7330B 是一款高精度、高效率、高功率因数的降压型 LED 恒流驱动控制芯片。芯片工作在临界导通模式，在全电压 85Vac~265Vac 输入电压范围内，恒流精度可达到±5%，PF 值大于 0.9。

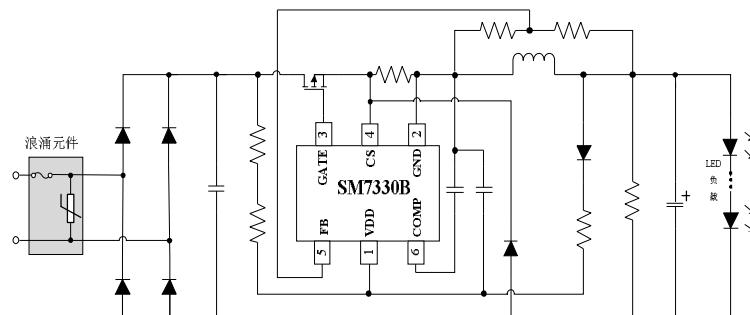
SM7330B 主要适用于高亮的 BUCK LED 驱动器，可实现恒定的输出电流。外围器件少，方案成本低，具有输出开、短路保护特性。可通过 EFT、雷击浪涌等可靠性测试。

## 管脚图



SOT23-6

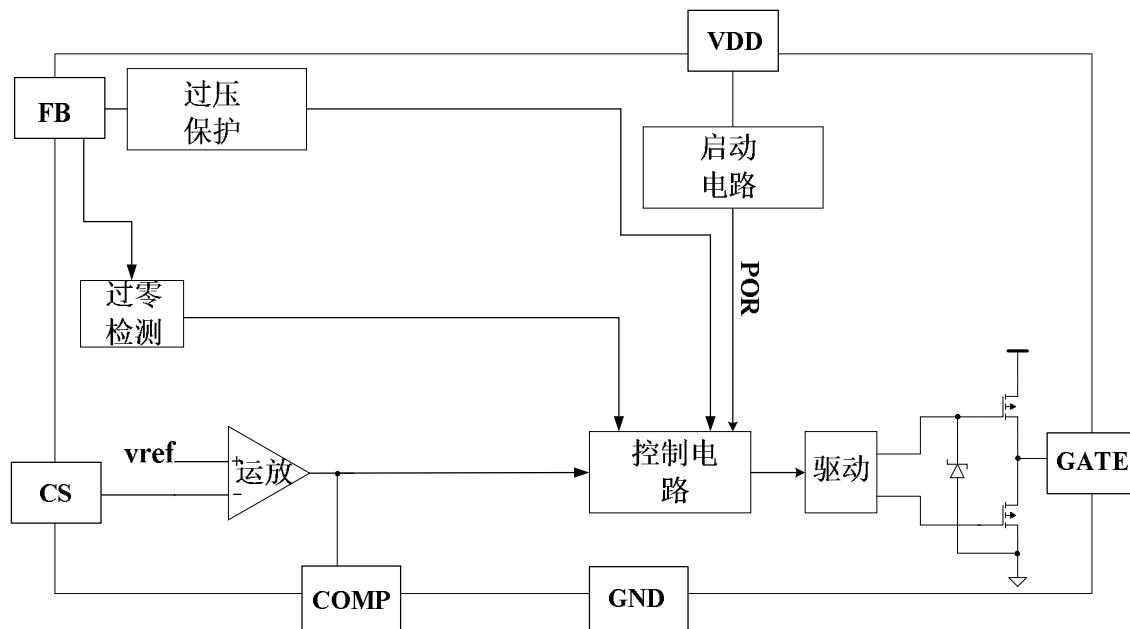
## 典型示意电路图



## 应用领域

- ◆ T5、T8 日光灯
- ◆ 吸顶灯、球泡灯、平板灯等
- ◆ DC/DC 或 AC/DC 的 LED 驱动器

## 内部方框图



## SOT23-6 封装批号说明

330B —— 芯片名称的后四位  
 YNPV —— 生产批号

## 管脚说明

名称	管脚序号	管脚说明
VDD	1	芯片电源
GND	2	芯片地
GATE	3	MOSFET 棚极控制端
CS	4	LED 灯串电流采样输入端
FB	5	反馈端口
COMP	6	误差放大器补偿端口

## 订购信息

订购型号	封装形式	包装方式		卷盘尺寸
		管装	编带	
SM7330B	SOT23-6	/	3000 只/盘	7 寸

## 极限参数

极限参数(TA= 25°C)

符号	说明	范围	单位
GATE	驱动外接的 MOS 管	-0.3~20	V
V <sub>FB</sub>	FB 输入电压	-0.3~7	V
V <sub>CS</sub>	CS 输入电压	-0.3~7	V
V <sub>COMP</sub>	误差放大器补偿端口	-0.3~7	V
V <sub>D</sub>	芯片电源	-0.3~27	V
T <sub>J</sub>	允许的工作温度范围	-40 to 125	°C
T <sub>STG</sub>	存储温度	-55 to 150	°C
V <sub>ESD</sub>	ESD 耐压	2	kV

## 电气工作参数

(除非特殊说明, 下列条件均为 TA=25°C, VDD=15V)

符号	说明	条件	范围			单位
			最小	典型	最大	
I <sub>DD_OPER</sub>	VDD 静态工作电流	VDD=18V	-	0.5	1.0	mA
U <sub>VLOH</sub>	VDD 开启电压	-	-	14.8	-	V
U <sub>VLOL</sub>	VDD 欠压保护阈值	-	-	7.9	-	V
V <sub>EA_REF</sub>	跨导放大器输入基准电压	-	-	260	-	mV
V <sub>CS_PK</sub>	CS 峰值保护电压	-	-	1.25	-	V
V <sub>FB_OVP</sub>	FB 过压保护点	-	-	1.25	-	V
T <sub>LEB</sub>	消隐时间	-	-	500	-	nS
T <sub>OFFmax</sub>	最大关闭时间	VDD=18V CS=0V FB=0V	-	135	-	uS
T <sub>R</sub>	GATE 输出上升时间	VDD=18V CL = 1nF	-	100	-	nS
T <sub>F</sub>	GATE 输出下降时间	VDD=18V CL = 1nF	-	55	-	nS

## 功能表述

SM7330B 是一款高精度、高效率、高功率因数的降压型 LED 恒流驱动控制芯片。芯片工作在临界导通模式，在全电压 85Vac~265Vac 输入电压范围内，恒流精度可达到±5%，PF 值大于 0.9。

SM7330B 主要适用于高亮的 BUCK LED 驱动器，可实现恒定的输出电流。外围器件少，方案成本低，具有输出开、短路保护特性。可通过 EFT、雷击浪涌等可靠性测试。

### ◆ 启动

系统上电后，正弦半波电压通过启动电阻给 VDD 引脚的电容充电，当 VDD 电压上升到启动阈值电压后，芯片内部控制电路开始工作，并开始输出脉冲信号，COMP 端口电压也从 0V 开始逐渐上升，系统刚开始以最小导通时间的方式工作在大约 6kHz 的开关频率，且导通时间逐渐增大，从而实现输出 LED 电流的软启动，有效防止输出电流过冲。当输出电压建立后，VDD 电压由输出电压通过二极管供电。

### ◆ 恒流精度控制

芯片采样电感电流，利用内部误差放大器形成闭环反馈网络，从而得到高恒流精度和高负载调整率。

CS 电压和基准电压通过跨导放大器进行误差放大，并通过外部 COMP 电容积分。COMP 端电压控制外部功率管导通时间，调整输出电流。

LED 输出电流的计算方法：

$$I_{OUT} = \frac{V_{EA\_REF}}{R_{CS}}$$

其中， $V_{EA\_REF}$  是内部基准电压； $R_{CS}$  是电流采样电阻的值。

### ◆ 开关环路控制

SM7330B 通过导通控制模块控制功率 MOSFET 的关断，通过 FB 电压过零检测模块来控制 MOSFET 的开启；在功率 MOSFET 开启和关断的瞬间，电流检测电阻 CS 上就不可避免的产生或高或低的尖峰毛刺。为了避免这些尖峰信号使控制器误动作，芯片在开启瞬间内置了前沿消隐时间，在这段前沿消隐的时间内，GATE 输出驱动也就不会被关断，同样芯片在关断瞬间也设置了屏蔽时间，在这段屏蔽时间内，GATE 输出驱动也就不会被开启。

### ◆ FB 反馈控制

FB 反馈控制用来检测输出过压保护(OVP)，内部设定基准为  $V_{FB\_OVP}$ ，FB 上下分压电阻比例按以下公式设置：

$$\frac{R_{FBL}}{R_{FBL} + R_{FBH}} = \frac{V_{FB\_OVP}}{V_{OVP}}$$

其中， $R_{FBL}$  是反馈网络的下分压电阻       $R_{FBH}$  是反馈网络的上分压电阻

$V_{OVP}$  是输出电压过压保护设定点

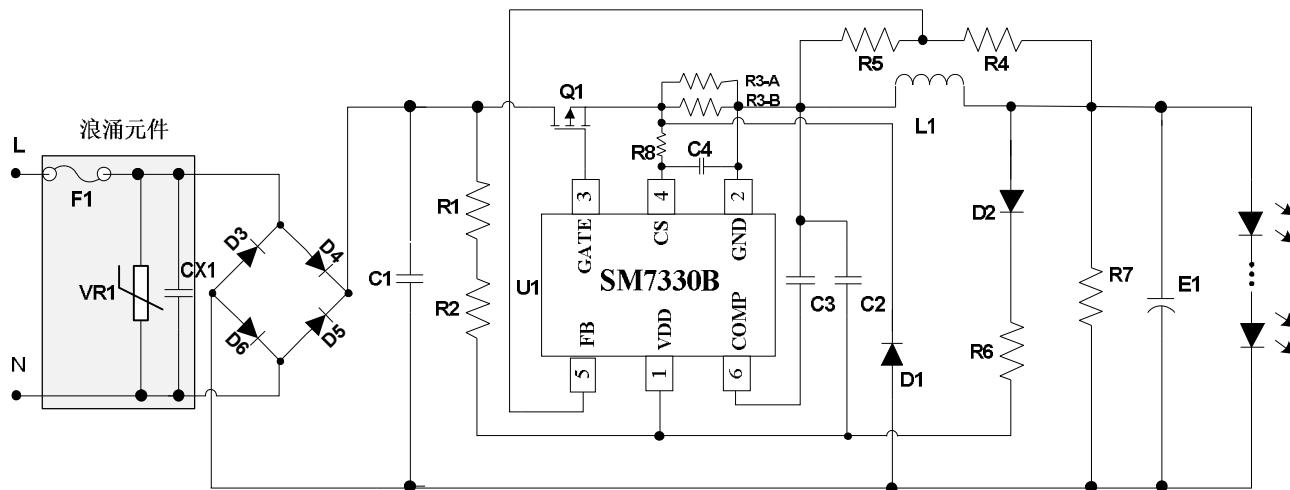
### ◆ 栅极驱动

GATE 管脚连接到外部 MOSFET 的栅极，来实现对 MOSFET 的开关控制。GATE 的驱动能力太弱，MOSFET 的开关损耗会增加；反之，GATE 的驱动能力太强，则会带来 EMI 问题。

## 典型应用方案

- ◆ SM7330B 80V/240mA 系统(全电压 90VAC-265VAC)

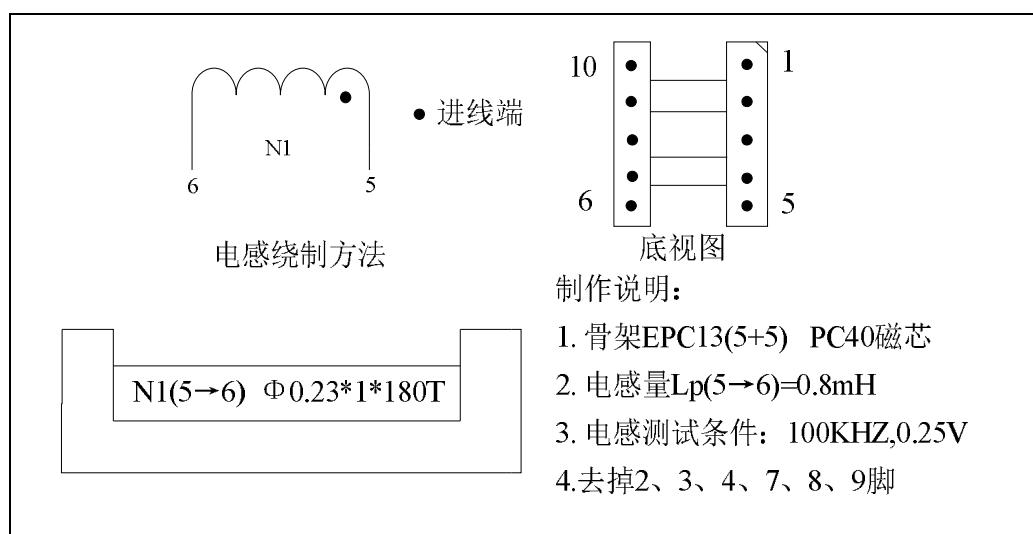
原理图



BOM 单

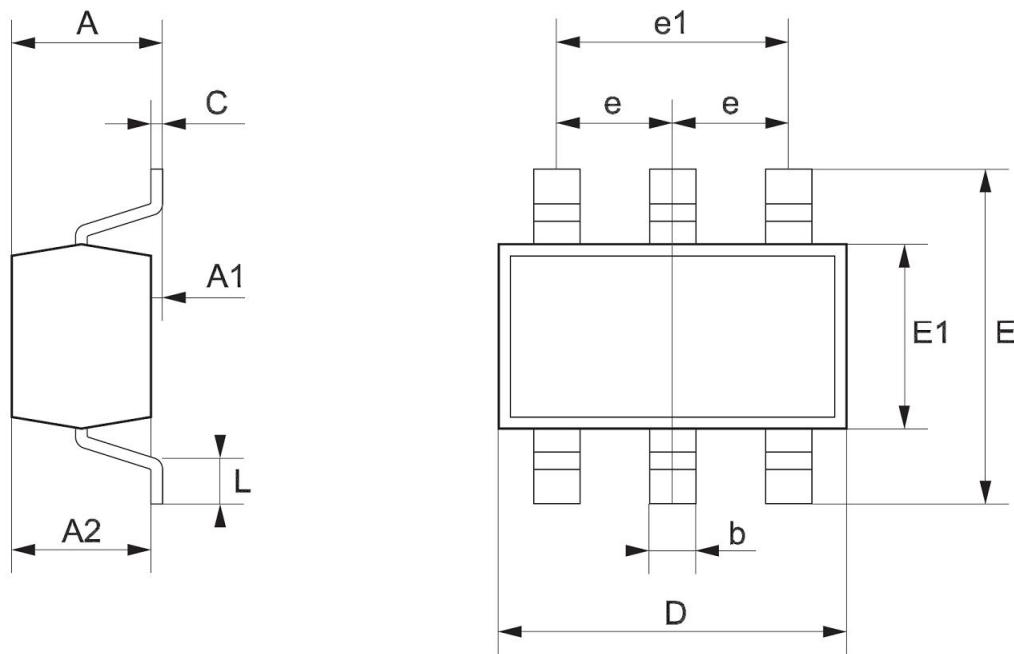
位号	参数	位号	参数
F1	1A/250V 保险	E1	100uF/100V
RV1	7D471	R1	510K/1206
CX1	100nF/275Vac	R2	510K/1206
Q1	4N60	R3-A, R3-B	2R/1206
D1	ES2J	R4	1M/1206
D2	RS1M	R5	14K/0805
D3, D4, D5, D6	M7	R6	15K/1206
C1	100nF/400V CBB 电容	R7	75K/1206
C2	10uF/50V	R8	51K/0805
C3	100nF/16V	L1	EPC13(5+5) 0.8mH
C4	100nF/16V	U1	SM7330B

电感参数



## 封装形式

SOT23-6



Symbol	Dimensions of millimeters		Dimensions of inches	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
A	/	1.45	/	0.0571
A1	0.00	0.15	0.0000	0.0059
A2	0.90	1.30	0.0354	0.0512
b	0.30	0.50	0.0118	0.0197
C	0.09	0.20	0.0035	0.0078
D	2.80	3.05	0.1102	0.1200
E	2.60	3.00	0.1023	0.1181
E1	1.50	1.75	0.0590	0.0689
e	0.95(BSC)		0.0374(BSC)	
e1	1.80	2.00	0.0708	0.0787
L	0.30	0.60	0.0118	0.0236